



(10) **DE 11 2018 003 719 B8** 2025.02.27

(12) **Berichtigung der Patentschrift**

(21) Deutsches Aktenzeichen: **11 2018 003 719.3**

(86) PCT-Aktenzeichen: **PCT/JP2018/026851**

(87) PCT-Veröffentlichungs-Nr.: **WO 2019/017367**

(86) PCT-Anmeldetag: **18.07.2018**

(87) PCT-Veröffentlichungstag: **24.01.2019**

(43) Veröffentlichungstag der PCT Anmeldung
in deutscher Übersetzung: **02.04.2020**

(45) Veröffentlichungstag
der Patenterteilung: **02.01.2025**

(15) Korrekturinformation:

(72)

(48) Veröffentlichungstag der Berichtigung: **27.02.2025**

(51) Int Cl.: **H01L 21/301** (2006.01)

B23K 26/53 (2014.01)

H01L 21/3065 (2006.01)

(30) Unionspriorität:

2017-140871 20.07.2017 JP

(73) Patentinhaber:

**Hamamatsu Photonics K.K., Hamamatsu,
Shizuoka, JP; Iwatani Corporation, Osaka-shi,
Osaka, JP**

(74) Vertreter:

**Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB,
80802 München, DE**

(72) Erfinder:

**Manabe, Toshiki, Tokyo, JP; Senoo, Takehiko,
Amagasaki-shi, Hyogo, JP; Izumi, Koichi,
Amagasaki-shi, Hyogo, JP; Shoji, Tadashi,**

**Amagasaki-shi, Hyogo, JP; Ogiwara, Takafumi,
Hamamatsu-shi, Shizuoka, JP; Sakamoto,
Takeshi, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JP**

(56) Ermittelter Stand der Technik:

DE	11 2013 002 348	T5
US	2005 / 0 287 846	A1
US	2013 / 0 059 428	A1
WO	2011/ 112 823	A2

(54) Bezeichnung: **SCHNEIDEVERFAHREN**

Die oben angegebenen bibliografischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Berichtigung. Die Zusammenfassung bzw. der Hauptanspruch sowie die Titelseitenzeichnung werden aus technischen Gründen hier nicht erneut veröffentlicht. Diese Informationen können der Originalveröffentlichung entnommen werden.